

報道関係者各位

2019 年 8 月 1 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

TDP 140W 対応 ITX 向けトップフロー型空冷 CPU クーラー
熱伝導効率を高めた Direct Compress
ヒートシンクの気流速度を高める Jet Fin Acceleration System
小型 ITX システムに最適なローハイトデザイン
簡単かつ素早いインストールを実現するクイックマウントシステム
CRYORIG C1 V2

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、熱伝導効率を高めた Direct Compress 採用、TDP 140W 対応 ITX 向けトップフロー型空冷 CPU クーラーCRYORIG C1 V2 を 2019 年 8 月上旬より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆C1 V2

C1 V2 は、TDP 140W に対応したトップフロー型空冷 CPU クーラーです。140mm サイズの XT140 ファンを標準搭載し、熱伝導効率を高める Direct Compress、気流速度を高める Jet Fin Acceleration により、小型 ITX システムに最適なローハイトデザインで高い冷却性能を発揮します。



◆C1 V2 製品特徴

・熱伝導効率を高めた Direct Compress

特許を取得した Direct Compress は、ヒートパイプとフィンの接地面積を増加させる独自のソルダーリング技術です。従来のソルダーリング技術と比較して最大 10%の接地面を増加、ヒートパイプからフィンへの熱伝導効率を飛躍的に向上させています。

・ヒートシンクの気流速度を高める Jet Fin Acceleration System

ヒートシンク部分はフィンピッチ 2.4mm の広い吸気側と、フィンピッチ 1.8mm の狭い排気側から構成され、流体力学を応用することで吸気側から取り込まれヒートシンクで熱を帯びた空気は、気流速度を速めながら排気方向へ流れます。優れた排熱効果により熱の滞留を防ぎ最高の冷却状態を維持します。

・小型 ITX システムに最適なローハイトデザイン

140mm 角、厚さ 13mm の冷却ファン XT140 を標準搭載し、高い冷却性能を確保しながらも高さ 74mm のローハイトデザインを実現。搭載スペースが限られる ITX システムに最適です。

・簡単かつ素早いインストールを実現するクイックマウントシステム

独自の MultiSeg クイックマウントシステムを採用しています。最小限の部品点数で素早くセットアップが可能、それでいて CPU にしっかりと圧着させることができ、誰でも簡単に CRYORIG の冷却性能を手に入れることができます。

・折り紙で対応可否が分かる CRYORIG ORIGAMI

CRYORIG ORIGAMI は、マザーボードのヒートシンクやメモリと干渉しないかどうかを調べる「コンパチビリティテスター」、PC ケース内に収まる高さであるかどうかを調べる「ケースデプスチェッカー」を提供しています。折り紙データをダウンロードして印刷することで、対応の可否を簡単に調べることができます。

コンパチビリティテスター : http://www.cryorig.com/tester_lists.php

ケースデプスチェッカー : <http://www.cryorig.com/depthchecker.php>

◆C1 V2 スペック

製品名		C1 V2
JAN		4529327824053
ヒートシンク	サイズ	L144.5 mm x W140 mm x H70 mm
	重量	628 g(ファンを含む)
	ヒートパイプ	6mm heatpipe x 6 units
	トップフィン	T = 0.4 mm ; Gap = 1.8 mm
	トップフィン枚数	56 pcs
	ボトムフィン	T = 0.4 mm ; Gap = 1.4 mm
	ボトムフィン枚数	35 pcs
	ベースプレート	C1100 Pure copper nickel plated
	メモリ高さ制限	42 mm
	TDP	140 W

XT140	サイズ	L140 mm x W140 mm x H13 mm
	重量	89 g
	コネクタ	4 ピン
	PWM	対応
	回転数	700～1300 RPM ±10 %
	ノイズ	20～24 dBA
	エアフロー	65 CFM
	静圧	1.49 mmH2O
	電流値	0.27 A
	LED	--
対応 CPU ソケット	Intel	2066, 2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156
	AMD	FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4
保証		3 年
付属品		C7 V2 x 1 MultiSeg™ Backplate for Intel x 1 AM4 Screw Pillar x 4 Intel Mounting Bar x 2 AM4 Mounting Plate x 1 Thumb Screw Caps x 4 Screw Pillars x 4 LGA 2011 Screw Pillars x 4 Short Fan Screw x 4 Long Fan Screw x 4 Acoustic Vibration Absorbers x 4 CP-7 x 1 Alcohol Pad x 1 L-Screwdriver x 1 Installation Guide x 1
パッケージサイズ		L225 mm x W200 mm x H140 mm
パッケージ重量		1800 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

C1 V2

◆発売日

2019 年 8 月上旬

◆希望小売価格

11,200 円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/c1-v2/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/C1-V2.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp